

採択番号 07201
研究開発課題名 Beyond 5G 基地局アレーアンテナ向けオールデジタルトランスミッタ回路技術の研究開発

(1) 研究開発の目的

Beyond 5G の通信トラフィックは 5G の 10 倍から 100 倍になると見られており、5G からのさらなる高速・大容量化が求められている。一方、通信トラフィックが増大することで、それらを収容するための通信インフラの消費電力の増大も解決すべき重要な課題となっている。そのため、Beyond 5G の通信インフラでは、無線基地局のフロントエンド部の消費電力を大幅に削減する革新技术が求められる。ここで、フロントエンド部とは、アンプ、DAC/ADC、周波数変換器、PLL などを含んだ回路を意味する。

Beyond 5G の超高速・大容量化には、周波数利用効率を向上させる技術が必要となる。5G では、無線基地局にアレーアンテナを搭載し、ビームフォーミングを適用する技術が標準仕様となり、商用装置への適用が進んでいる。Sub6 周波数では、Massive MIMO と呼ばれるデジタルビームフォーミングが用いられ、TRX 数が 32 または 64 の Massive MIMO 基地局が製品化されている。Beyond 5G では、周波数利用効率をさらに向上させるため、TRX 数が 256～1024 程度の大規模アレーアンテナを搭載した基地局の実現が必要になる。このような大規模アレーアンテナ（大規模 Massive MIMO）では、フロントエンド回路の数が増大することに加え、周波数帯域幅が増大する傾向にある 5G/Beyond 5G では、フロントエンド部の中で DAC/ADC の消費電力が非常に大きくなるため、その実現は困難なものとなっている。したがって、フロントエンド部の大幅な消費電力削減は、大規模アレーアンテナの実現に不可欠であり、周波数利用効率の向上に寄与する重要な技術と言える。

本研究開発では、フロントエンド部をデジタル化することで消費電力を大幅に削減する要素技術を開発し、その有効性について検証する。また、本研究開発では、無線基地局で消費電力が支配的となるトランスミッタ回路のデジタル化（デジタル TX）について検討を行う。デジタル TX は、送信信号を位相情報と振幅情報に分け、位相情報を ADPLL（All Digital PLL）によってアナログ位相信号に変換する。ADPLL で生成された位相信号は、送信パワーアンプ（PA）で増幅されるが、この時 PA は、振幅情報をもとにした DPC（Digital Power Controller）によって制御される。この方式では、PA の入力信号は定包絡線となるため、従来の PA のようにバックオフを設ける必要がなく、アンプ効率の向上が期待できる。また、ADPLL の消費電力は従来の高速 DAC の 1/5 程度と予想されることから、PA を除いたフロントエンド部において、消費電力の大幅な削減が期待できる。

本研究開発では、オールデジタルトランスミッタ回路の実現に向けたシーズ研究として、デジタル TX の基本アーキテクチャの検討と、DPC や ADPLL などの主要回路の設計とモデル化ならびにシミュレーションによるフィジビリティ検証を行う。これにより、デジタル TX 回路において最適なパラメータを決定するとともに、消費電力削減量の見積りを行う。また、デジタル TX を Beyond 5G の大規模 Massive MIMO 基地局に適用した場合の基地局性能の見積りを行い、Beyond 5G におけるデジタル TX の最適なユースケースについて分析する。これにより、Beyond 5G に向けた革新技术として期待されるオールデジタルトランスミッタ回路の実現性と有効性を明らかにする。

(2) 研究開発期間

令和 4 年度から令和 6 年度（3 年間）

(3) 受託者

富士通株式会社<代表研究者>

(4) 研究開発予算

令和4年度から令和5年度までの総額 117 百万円 (令和5年度 100 百万円)

※百万円未満切り上げ

(5) 研究開発項目と担当

研究開発項目1 オールデジタルトランスミッタ回路技術の研究開発

1-a) デジタル TX 回路の基本アーキテクチャ検討 (富士通)

1-b) デジタル TX 回路のモデル化とシミュレーション検証 (富士通)

(6) 特許出願、外部発表等

		累計 (件)	当該年度 (件)
特許出願	国内出願	0	0
	外国出願	0	0
外部発表等	研究論文	0	0
	その他研究発表	1	1
	標準化提案・採択	0	0
	プレスリリース・報道	0	0
	展示会	0	0
	受賞・表彰	0	0

(7) 具体的な実施内容と成果

研究開発項目1：オールデジタルトランスミッタ回路技術の研究開発

1-a) デジタル TX 回路の基本アーキテクチャ検討 (富士通)

トランスミッタ回路の消費電力を従来構成に対して8割低減するために、All-Digital 方式による送信構成の検討を実施し、回路方式を決定した。その結果、1-b)で実施するシステムシミュレーション検証を可能にした。

Digital 変調型パワーアンプ(DPA)として、EER (Envelop Elimination and Restoration)、Out-phasing、さらにドハティアンプ (6W 級 GaN デバイスモデルを使用) の比較検証を実施した。その結果、信号出力の広い範囲 (ダイナミックレンジ 10dB 以上) において、EER 方式が最も高い効率を示すことを明らかにした。本件は「電子情報通信学会 総合大会」にて成果発表を実施した。

Digital Tx 構成として上記検討により得られた EER 方式をシステムシミュレーションテストベンチに組み上げた。これにより、振幅変調部、位相変調部、振幅と位相の重ね合わせのタイミングを自由に制御し信号品質 (ACLR, EVM) と、各制御パラメータの相関を取得することが可能となった。

1-b) デジタル TX 回路のモデル化とシミュレーション検証 (富士通)

上記システムシミュレーションにより、EER 方式を用いたシステムにおいて 3GPP の信号品質規格 (256QAM 時の ACLR 45dBc 以下、EVM 3.5%以下) を達成するために必要なパラメータを下記の通り明らかにした。

- 1) 振幅変調部分解能： 8bit 以上
- 2) 位相変調部分解能： 8bit 以上
- 3) キャリア信号の RMS ジッタ： 300fs
- 4) 振幅、位相のタイミングエラー：2%以下

上記4条件を満たすことにより、既存のダイレクト RF 型構成と同程度の信号品質を得ることができ見通しを得た。

(8) 今後の研究開発計画

2024 年度は、前年度に検証したシステムブロックをさらに進展させて、実現性を想定した実装・組立技術を検討する。ADPLL や DPA をデジタル TX ブロックとして実現するために、異種デバイス集積を想定した実装技術を検討する。具体的には Si-CMOS で実現した位相・振幅比較部と、化合物半導体 (GaN 等) による DPA をつなぐ構成を想定し、異なる半導体を組み合わせる協調シミュレーションを実施し、デジタル TX の性能を見積もる。

また、最終年度の成果として、2023 年度に作成したビハイビアモデルを用いて、デジタル TX 回路のシミュレーションによる動作検証とパラメータの最適化を行い、PA 以外のデジタル TX 回路の消費電力を、従来の高速 DAC を用いるトランスミッタ回路から 80%削減できることを確認する。

標準化活動については、3GPP Release 19 で議論される MIMO evolution の中で、本研究開発技術を適用する大規模 Massive MIMO (最大ポート数 128) に必要となる制御情報などについて、関連した寄書提案を実施する。